

텍사스 인스트루먼트: 유타주 리하이에서 반도체 제조의 새로운 시대를 구축합니다

제조 역량 구축

- LFAB에 시간이 지남에 따라 30억 ~ 40억 달러 투자
- 구매 후 약 1년이 지난 2022년 말부터 LFAB생산 시작
- 65nm 및 45nm 기술 지원

첨단 제조 시설 구축

- LFAB에 275,000평방피트 이상의 클린룸 공간
- LFAB를 통해 웨이퍼를 원활하게 이동하기 위한 7마일의 오버헤드 트랙
- 매일 생산되는 수천만 개의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 칩으로 모든 곳의 전자 제품에 사용

지속 가능한 미래 구축

- 책임감 있고 지속 가능한 제조 공정을 위한 오랜 노력
- 첨단 장비 및 시설 업그레이드로 폐기물, 용수 및 에너지 소비 감소

강력한 커뮤니티 구축

- 여러 지역 조직을 지원하는 적극적인 지역사회 참여 팀
- 2022년에 2,100시간 이상의 자원봉사 시간
- 2022년 유타주 지역사회에 600,000 달러 이상 투자

TI의 리하이 확장에 대한
자세한 내용은
[TI.com/Lehi](https://ti.com/Lehi)에서 확인하세요.

